

Silicon Super Fast Recovery Diode

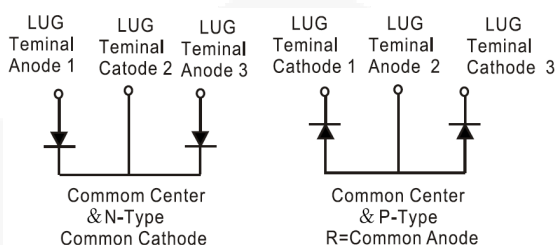
$V_{RRM} = 200\text{ V} - 400\text{ V}$

$I_{F(AV)} = 300\text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types from 200 V to 400 V V_{RRM}
- Isolation Type Package
- Electrically Isolated Base Plate
- Not ESD Sensitive

Heavy Three Tower Package



Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	MURTA30020(R)	MURTA30040(R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		200	400	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		141	283	V
DC blocking voltage	V_{DC}		200	400	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$

Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MURTA30020(R)	MURTA30040(R)	Unit
Average forward current (per pkg)	$I_{F(AV)}$	$T_C = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	300	300	A
Peak forward surge current (per leg)	I_{FSM}	$t_p = 8.3\text{ ms}$, half sine	2750	2750	A
Maximum instantaneous forward voltage (per leg)	V_F	$I_{FM} = 150\text{ A}$, $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.0	1.3	V
Maximum instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage (per leg)	I_R	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	25	25	μA
		$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	5	5	mA
Maximum reverse recovery time (per leg)	T_{rr}	$I_F = 0.5\text{ A}$, $I_R = 1.0\text{ A}$, $I_{RR} = 0.25\text{ A}$	130	130	ns

Thermal characteristics

Maximum thermal resistance, junction - case (per leg)	$R_{\theta JC}$		0.40	0.40	$^{\circ}\text{C/W}$
---	-----------------	--	------	------	----------------------

Figure .1- Typical Forward Characteristics

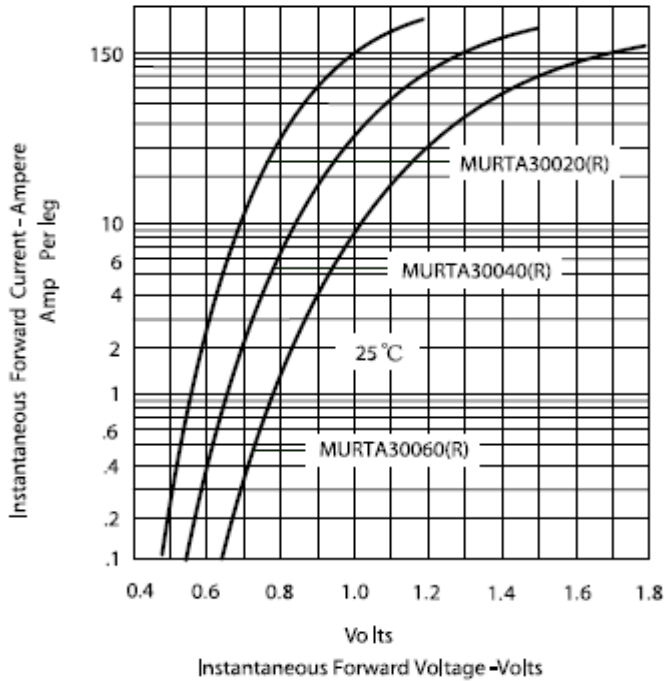


Figure .2- Forward Derating Curve

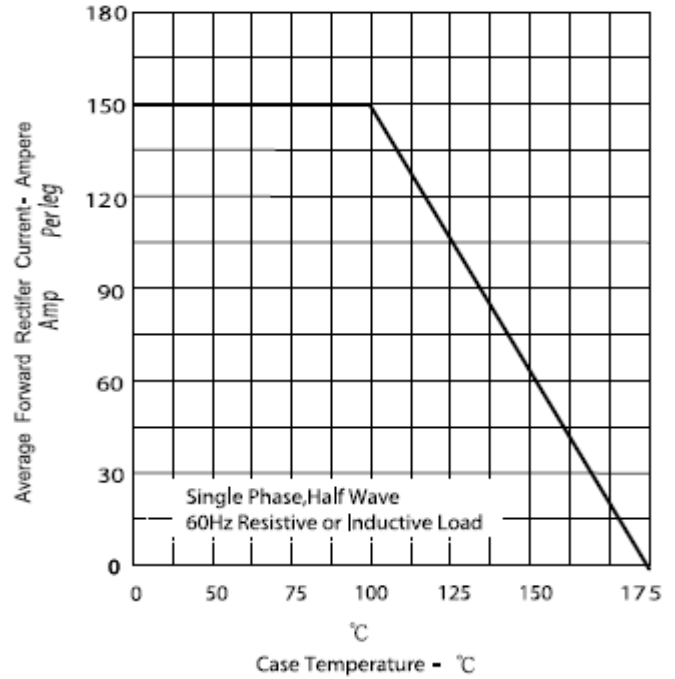


Figure .3- Peak Forward Surge Current

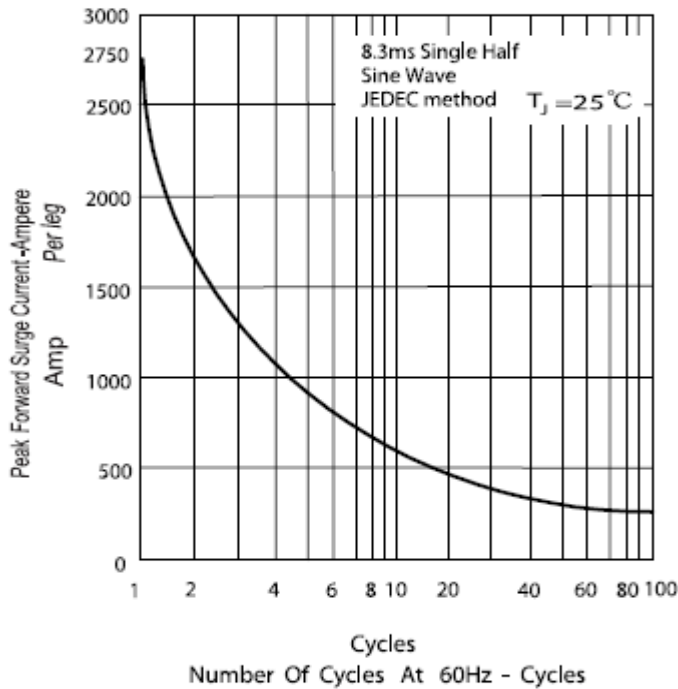
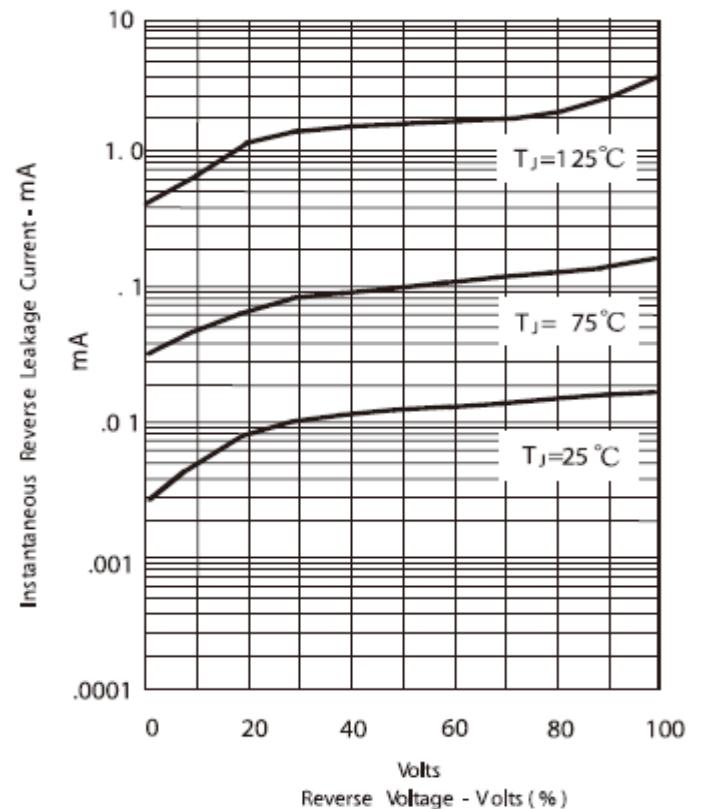
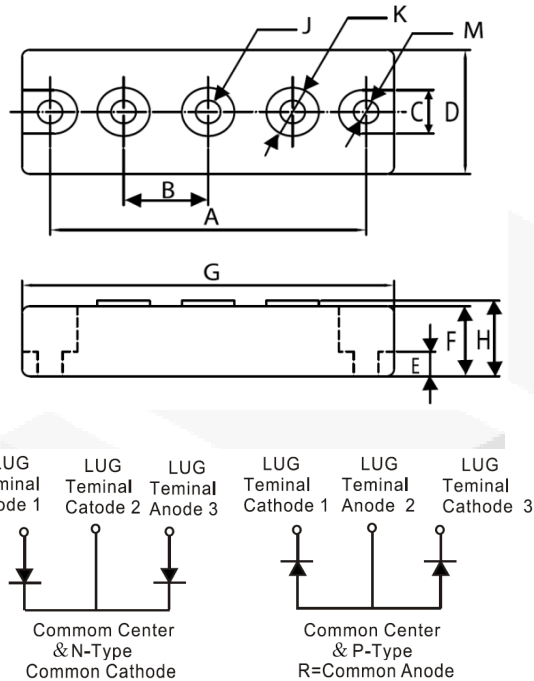


Figure .4 -Typical Reverse Characteristics



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



DIMENSIONS				
DIM	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	3.150	NOM	80.01	NOM
B	.872	.892	22.15	22.65
C	.465	.479	11.82	12.18
D	1.337	1.356	33.95	34.45
E	.230	.234	5.84	6.16
F	.725	REF	18.42	REF
G	3.668	3.768	93.17	95.71
H	—	.791	—	20.10
J	1/4-20 UNC FULL			
K	.509	.538	12.92	13.68
M	.238	.258	6.05	6.55

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9